

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Tabela 1: Składowe przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia	Lp.	Płytki PCB	Pliki techniczne	Ilość produkowana	Ilość montowana w Polsce
Dostawa 10 szt. obwodów drukowanych PCB	1	XPDR_MB_TX	PE100012_XPDR_MB_TX_4x4_V1.0_PCB_08102024_1 PE100012A_XPDR_MB_TX_4x4_V1.0.0_ASM_08102024_1	2 szt.	2 szt.
	2	XPDR_MB_RX	PE100013_XPDR_MB_RX_4x4_V1.0_PCB_17112024_1 PE100013A_XPDR_MB_RX_4x4_V1.0.0_ASM_17112024_1	2 szt.	2 szt.
	3	XPDR_CTRL	PE100017_XPDR_CTRL_V1.0_PCB_01102024_1 PE100017A_XPDR_CTRL_V1.0.0_ASM_01102024_1	2 szt.	2 szt.
	4	XPDR_PSU_TX	PE100014_XPDR_PSU_TX_V1.0_PCB_26082024_1 PE100014A_XPDR_PSU_TX_V1.0.0_ASM_26082024_1	2 szt.	2 szt.
	5	XPDR_PSU_SDR	PE100016_XPDR_PSU_SDR_V1.0_PCB_30082024_1 PE100016A_XPDR_PSU_SDR_V1.0.0_ASM_30082024_1	2 szt.	2 szt.

Specyfikacja poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia

Dostawa 10 szt. obwodów drukowanych PCB

Zamówienie musi zostać zrealizowane w oparciu o dokumentację techniczną przekazaną elektronicznie na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę:

- a) Pliki techniczne dla **XPDR_MB_TX** zawierające:
 - Specyfikację obwodu drukowanego
 - pliki Gerber
 - pliki NC Drill
 - plik stosu warstw (ang. stackup)
 - Zestawienie materiałów (Bill of Materials, BOM)
 - Rysunek montażowy
 - plik PNP (Pick and Place)
- b) Pliki techniczne dla **XPDR_MB_RX** zawierające:
 - Specyfikację produkcyjną
 - pliki Gerber
 - pliki NC Drill
 - plik stosu warstw (ang. stackup)
 - Zestawienie materiałów (Bill of Materials, BOM)
 - Rysunek montażowy
 - plik PNP (Pick and Place)
- c) Pliki techniczne dla **XPDR_PSU_TX** zawierające:
 - Specyfikację produkcyjną
 - pliki Gerber
 - pliki NC Drill
 - plik stosu warstw (ang. stackup)
 - Zestawienie materiałów (Bill of Materials, BOM)
 - Rysunek montażowy
 - plik PNP (Pick and Place)
- d) Pliki techniczne dla **XPDR_CTRL** zawierające:
 - Specyfikację produkcyjną
 - pliki Gerber
 - pliki NC Drill
 - plik stosu warstw (ang. stackup)
 - Zestawienie materiałów (Bill of Materials, BOM)

- Rysunek montażowy
 - plik PNP (Pick and Place)
- e) Pliki techniczne dla **XPDR_PSU_SDR** zawierające:
- Specyfikację produkcyjną
 - pliki Gerber
 - pliki NC Drill
 - plik stosu warstw (ang. stackup)
 - Zestawienie materiałów (Bill of Materials, BOM)
 - Rysunek montażowy
 - plik PNP (Pick and Place)

Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia

Dodatkowe warunki	Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę obwodów drukowanych PCB zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega, że montaż komponentów na wcześniej wyprodukowanych obwodach drukowanych PCB musi odbyć się na terenie Polski.
	Pliki montażowe PCB, a w szczególności BOM nie mogą zostać udostępnione wykonawcy poza granice Polski.
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z plikami technicznymi, zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę.
	Brak podpisania umowy o zachowaniu poufności zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego skutkuje brakiem ważności złożonej oferty.
	Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie gwarancji na minimum 12 miesięcy.
	Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 40 dni roboczych od podpisania umowy.